

安全评价业务网上公开信息表					
项目名称	苏州润邦半导体材料科技有限公司新建年产半导体光刻胶 750 吨、抗反射膜 500 吨、剥离液 150 吨、高纯度溶剂 200 吨项目设立安全评价报告			项目地点	江苏扬子江国际化学工业园华达路西侧，万达物流北侧
业务类型	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			项目类型	设立安全评价报告
项目编号	TJZB-AP（WH）-2023-014	合同期限	4 个月	报告提交时间	2023-06-05
安全评价项目简介	苏州润邦半导体材料科技有限公司（以下简称“苏州润邦科技公司”）成立于 2019 年 6 月 25 日，注册地址张家港市张家港保税区港澳路 15 号传感产业园一楼北侧 106A 室。企业类型有限责任公司，法定代表人马晓明，为企业主要负责人，注册资本 4278.8699 万元，经营范围：半导体材料及其产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；半导体材料及产品、机械设备及配件、化工原料及产品（危险化学品除外）、电子产品、金属材料及产品、塑料材料及产品的购销,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。现有员工 35 人。安全管理机构为 EHS 部，配有 1 名专职安全管理人员。项目建设内容：（1）产品：产品及生产规模：750t/a 半导体光刻胶（包括：120t/aArF 光刻胶、240t/aKrF 光刻胶、390t/a i 线光刻胶）、500t/a 抗反射膜（333t/a 底层抗反射膜、167t/a 顶层抗反射膜）、150t/a 剥离液、200t/a 高纯度溶剂；（2）新建生产厂房安装各产品生产设备；（3）新建 FAB 生产测试厂房用于产品测试检测；（4）新建乙类储罐区、氮气罐区、甲类危废库、乙类仓库、综合楼、动力站、废水处理站及其他配套设施。				
安全评价过程控制情况					
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	梅景彦		王红玲		葛菁
安全评价报告编制过程	报告编制人			报告审核人	
	梅景彦			孙健	
安全评价项目参与人员	安全评价师		注册安全工程师		技术专家及技术人员
	梅景彦、韩笑、李志标、闻飞、		梅景彦、韩笑、李志标、闻飞、夏小华		

	李作勇、夏小华		
安全评价项目现场开展情况	现场勘查人员		勘查时间及任务
	梅景彦、李志标、韩笑		2023-03-18，踏勘项目所在地周边环境、场地情况
评价项目其他信息	(评审时间、项目备案情况) 本项目于 2023 年 05 月 23 日评审，2023 年 6 月 5 日上报应急管理部门		
			

